STICKING METHOD OF LIQUID CRYSTAL SUBSTRATE

Patent Number:

JP2000137235

Publication date:

2000-05-16

Inventor(s):

EGAMI NORIHIKO;; YASUHIRA NOBUO;; SUMIDA SHIRO;; SAKAI NAOTO;;

MATSUKAWA HIDEKI

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Application

Number:

JP19980311784 19981102

Priority Number

(s):

IPC Classification: G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To contrive improvement of yield and quality by securing gap preci sion between two substrates in sticking the two substrates of a liquid crystal display device. SOLUTION: In sticking two substrates opposing each other, one substrate 23 is fixed by a fixing pin 25 with mounting it on a fixed disk 24 and the other substrate 26 is fixed by vacuum suction with a suction system 27 in a groove hole diameter of <=3 mm or a groove width of <=3 mm. And after carrying out positioning by relatively moving one substrate and the other, these two substrates are stuck with an adhesive 21 by pressurizing.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-137235

(P2000-137235A)

(43)公開日 平成12年5月16日(2000.5.16)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G02F 1/1339

505

G 0 2 F 1/1339

505

2H089

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平10-311784

(22)出願日

平成10年11月2日(1998.11.2)

(71)出願人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 江上 典彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 安平 宜夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100062144

弁理士·青山 葆 (外2名)

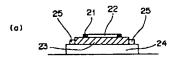
最終頁に続く

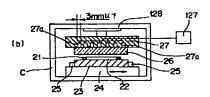
(54) 【発明の名称】 液晶基板の貼り合わせ方法

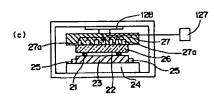
(57)【要約】

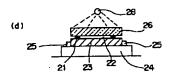
【課題】 液晶表示装置の2枚の基板の貼り合わせにお いて、2枚の基板のギャップ精度を確保して、歩留まり 向上、品質向上を図る。

【解決手段】 対向する2枚の基板貼り合わせにおい て、一方の基板(23)を定盤(24)の上に搭載し固 定ピン(25)で固定し、他方の基板(26)を溝穴径 3mm以下又は溝幅3mm以下の吸着機構(27)による真 空吸着で固定し、一方の基板及び他方の基板を相対的に 移動させて位置合わせを行った後、加圧し、一方の基板 と他方の基板を接着剤(21)を介して貼り合わせる。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 真空チャンバー内で、基板表面に接着剤が塗布され液晶材料が挿入された下基板を接着剤側及び液晶材料側が上側に向くように固定し、上記下基板に対向するように所定の間隔で配置された上基板の外側面全面を、溝穴径3㎜以下又は溝幅3㎜以下の吸着部による真空吸着で固定し、上記下基板と上記上基板の両方の基板を相対的に基板面方向に移動させて位置合わせを行い、少なくともどちらか一方の基板を基板面垂直方向に移動させて加圧し、上記上基板と上記下基板を貼り合わせることを特徴とする液晶基板の貼り合わせ方法。

【請求項2】 上記下基板の下側の外側面全面を、溝穴径が0.5mを超えて3m以下又は溝幅が0.5mを超えて3m以下の吸着部による真空吸着で固定する請求項1に記載の液晶基板の貼り合わせ方法。

【請求項3】 真空チャンバー内で、基板表面に接着剤が塗布され液晶材料が挿入された下基板の下側に上記接着剤及び上記液晶材料の領域内にスペーサを配置して、接着剤側及び液晶材料側が上側に向くように加圧ユニットに固定し、上記下基板に対向するように所定の間隔で配置された上基板の外側面全面を吸着部による真空吸着で固定し、上記下基板と上記上基板の両方の基板を相対的に基板面方向に移動させて位置合わせを行い、少なくともどちらか一方の基板を基板面垂直方向に移動させて加圧し、上記上基板と上記下基板を貼り合わせることを特徴とする液晶基板の貼り合わせ方法。

【請求項4】 上記上基板の上側に上記下基板の上記接 着剤及び上記液晶材料の領域内に相当する領域にもスペ ーサを配置して加圧する請求項3に記載の液晶基板の貼 り合わせ方法。

【請求項5】 上記吸着部により上記上基板を固定する 請求項3に記載の液晶基板の貼り合わせ方法。

【請求項6】 上記吸着部が複数の吸着穴より構成され、上記基板の吸着盤に接触する面の全面積に対しての吸着穴開口率が50%以上である請求項1~5のいずれかに記載の液晶基板の貼り合わせ方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、パーソナルコンピュータやTV受像機等の画像表示パネルとして用いられる液晶表示装置などの液晶基板の貼り合わせ方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置の基板の貼り合わせ方法について図5~図7を用いて説明する。液晶表示装置の構造は、図5に示すように、対向して配置された透光性材料からなる下基板1と上基板2との間に一定のギャップを保ちながら、その間に柴外線硬化型の接着剤3が配置される。この図5では、予め下基板1に四角枠状の接着剤3が塗布されたのち、上基板2をかぶせて接着

するようにしている。また、図6(a)~(c)に示すように液晶材料4を接着剤3内に配置する一つの方法として、下基板1の表面に、接着剤3を厚み30μmで四角枠状に塗布した後、接着剤3の四角枠の内部に液晶材料4を滴下し、その後、上基板2を重ね合わせて上基板2と下基板1の間隔を5μmまで加圧し、紫外線5により接着剤3を硬化させてパネルを完成させる液晶滴下工法がある。

【0003】以下、2枚の基板の貼り合わせ方法に関し て図7(a)~(d)を用いて詳細に説明する。まず、 図7(a)に示すように、表面に厚み30μmで四角枠 状に塗布された紫外線硬化型の接着剤3及び該接着剤3 の四角枠の内部に液晶4が配置された下基板1を、水平 方向に移動可能なテーブル6上に搭載し、その周辺を固 定ピン7で固定する。次に、図7 (b)に示すように、 真空チャンバーC内で、上記下基板1に対向するように 所定の間隔で配置された他方の上基板2の外側面全体を 吸着機構8による真空吸着で固定する。次に、図7 (b) に示すように、真空チャンバーC内で、下基板1 を搭載したテーブル6を水平移動して、下基板1と上基 板2との位置合わせをする。次に、図7(c)に示すよ うに、真空チャンバーC内で、上基板2を垂直方向に5 μшまで加圧し、上基板2を接着剤3を介して下基板1 に貼り合わせる。その後、図7(d)に示すように、紫 外線5を照射して接着剤3を硬化させて、下基板1と上 基板2の貼り合わせを完了する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来の方法では、上基板2の外側面全体を吸着する 吸着機構8の各吸着穴の穴径が5㎜以上又は吸着溝部の 溝幅が5㎜以上であるため、大気中及び真空中での基板 変形が大きくなり、特に0.7mmの板厚の上基板2の場 合、吸着穴又は吸着溝部において基板が部分的に大きく **膨らんでしまい、下基板1との間でのギャップ精度が** 0.1μ 叫以上になってしまい、ギャップムラによる画 像ムラ不良という問題を有していた。このような基板変 形を回避すべく、吸着機構8の各吸着穴の穴径を0.5 ■以下又は吸着溝部の溝幅を0.5m以下にすると、吸 着機構8の各吸着穴又は吸着溝部での流路抵抗が大きく なり、所定の吸着能力が得られないといった問題があ る。また、接着剤3及び液晶4が配置されている領域外 の領域も加圧してしまうため、そのような上基板2及び 下基板1の接着剤3の領域外の領域が上基板と下基板と の間の内側に変形してしまい、その反力で接着剤3及び 液晶4の領域内が部分的に上基板と下基板との間に対し て外側に変形し大きく膨らんでしまい、ギャップ精度が 0. 1μ叫以上になってしまい、ギャップムラによる画 像ムラ不良という問題を有していた。従って、本発明の 目的は、上記問題を解決することにあって、接着剤及び 液晶材料の領域内のギャップムラをなくし、ギャップ精 度を0.1μm以内に抑制し、画像ムラ不良をなくすことができて、歩留まり向上及び品質向上を図ることができる液晶表示装置の液晶基板の貼り合わせ方法を提供することにある。

[0.005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は以下のように構成する。本発明の第1態様 によれば、真空チャンバー内で、基板表面に接着剤が塗 布され液晶材料が挿入された下基板を接着剤側及び液晶 材料側が上側に向くように固定し、上記下基板に対向す るように所定の間隔で配置された上基板の外側面全面 を、 溝穴径3㎜以下又は溝幅3㎜以下の吸着部による真 空吸着で固定し、上記下基板と上記上基板の両方の基板 を相対的に基板面方向に移動させて位置合わせを行い、 少なくともどちらか一方の基板を基板面垂直方向に移動 させて加圧し、上記上基板と上記下基板を貼り合わせる ことを特徴とする液晶基板の貼り合わせ方法を提供す る。上記構成によれば、対向する位置に配置された2枚 の基板のギャップ精度を0.1μm以下に抑制できる。 【0006】本発明の第2態様によれば、上記下基板の 下側の外側面全面を、溝穴径が0.5㎜を超えて3㎜以 下スは溝幅が〇、5㎜を超えて3㎜以下の吸着部による 真空吸着で固定する第1態様に記載の液晶基板の貼り合 わせ方法を提供する。上記構成によれば、対向する位置 に配置された2枚の基板のギャップ精度を0.1 μm以 下に抑制できる。

【0007】本発明の第3態様によれば、真空チャンバー内で、基板表面に接着剤が塗布され液晶材料が挿入された下基板の下側に上記接着剤及び上記液晶材料の領域内にスペーサを配置して、接着剤側及び液晶材料側が上側に向くように加圧ユニットに固定し、上記下基板に対向するように所定の間隔で配置された上基板の外側面全面を吸着部による真空吸着で固定し、上記下基板と上記上基板の両方の基板を相対的に基板面方向に移動させて位置合わせを行い、少なくともどちらか一方の基板をせて板面垂直方向に移動させて加圧し、上記上基板と上記下基板を貼り合わせることを特徴とする液晶基板の貼り合むせ方法を提供する。上記構成によれば、対向する位置に配置された2枚の基板のギャップ精度を0.1 μ 叫以下に抑制できる。

【0008】本発明の第4態様によれば、上記上基板の上側に上記下基板の上記接着剤及び上記液晶材料の領域内に相当する領域にもスペーサを配置して加圧する第3態様に記載の液晶基板の貼り合わせ方法を提供する。上記構成によれば、対向する位置に配置された2枚の基板のギャップ精度を0.1 μ메以下に抑制できる。

【0009】本発明の第5態様によれば、上記吸着部により上記上基板を固定する第3態様に記載の液晶基板の貼り合わせ方法を提供する。上記構成によれば、対向する位置に配置された2枚の基板のギャップ精度を0.1

µm以下に抑制できる。

【0010】本発明の第6態様によれば、上記吸着部が複数の吸着穴より構成され、上記基板の吸着盤に接触する面の全面積に対しての吸着穴開口率が50%以上である第1~5のいずれかの態様に記載の液晶基板の貼り合わせ方法を提供する。

[0011]

【発明の実施の形態】以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

【0012】(第1実施形態)本発明の第1実施形態にか かる液晶基板の貼り合わせ方法の一例としての2枚の基 板の貼り合わせ方法について、液晶装置の場合を例に、 図1 (a), (b), (c), (d)及び図2を用いて 説明する。 図1 (a), (b), (c), (d) は貼り 合わせ方法を説明するための模式的断面図である。ま ず、図1(a)に示すように、表面に例えば厚み30 μ mで四角枠状に塗布された紫外線硬化型の接着剤21及 びその接着剤21の四角枠の内部に液晶材料22が滴下 等により配置されかつ透光性材料からなる下基板23を 水平方向に移動可能なテーブル24上に搭載し、固定ピ ン25で下基板23の外周をテーブル24に移動不可に 固定する(ステップS1)。この固定方法は吸着でもよ い。上記テーブル24の例としては、X方向及びY方向 駆動装置のそれぞれにより、独立的にX方向と該X方向 と直交するY方向との2方向に水平方向面内で往復移動 可能でかつ回転可能なXYテーブルがよい。なお、接着 剤21の厚みは30μmに限らず、他の例として15μ $m\sim35\mu$ mが多用されている。

【0013】次に、図1(b)に示すように、テーブル24に固定された下基板23を真空チャンバーCに入れ、真空吸引装置127に連結された各穴径3㎜以下の多数の吸着穴又は溝幅3㎜以下の吸着溝部などの吸着部27aを有する吸着盤27により、透光性材料からなる上基板26の外側全面すなわち図1(b)では上面を真空吸着(例えば、吸着部27aの圧力が約0.1Torrレベルとなるように真空吸着)で固定して、上基板26の内側全面すなわち図1(b)では下面が水平方向に沿うように配置する。その後、下基板23を搭載したテーブル24を水平方向に移動させて、下基板23と上基板26の透光性材料の具体例及び下基板23の材料の具体例としては、ガラスやプラスチックがある。

【0014】なお、図8の(B)には、吸着盤27の吸着部27aの構成の一例として、吸着盤27の基板面内に対応する領域に配置された吸着穴27a-2の各穴径3が皿以下の多数の吸着穴の配置例の平面図である。図8の(A),(C)には、それぞれ、吸着盤27の吸着部27aの構成の一例として、吸着盤27の基板面内に対応する領域に配置された、溝幅3皿以下の矩形状の吸着溝部27a-1の配置例の平面図及び溝幅3皿以下の

ともに真空チャンバーCから取り出し、貼り合せた2つの基板26、23の上方から紫外線照射ランプ28から紫外線をする。このとき、上基板26は透光性材料からなっているため紫外線照射ランプ28からの紫外線を透過することができ、貼り合せた2つの基板26、23間の接着剤21にこの紫外線を照射することができて該接着剤21を紫外線硬化させて、下基板23と上基板26の貼り合わせは完了する(ステップS14)。

【0021】この方法によれば、下基板32の接着剤21及び液晶22の領域内に相当する領域にスペーサ29を配置することにより、テーブル24や吸着盤27の平面度に影響されずに、対向する位置に配置された2枚の基板26.23のギャップ精度を0.1 μー以下に抑制でき、画像ムラ不良をなくすことができる。

【0022】なお、第2実施形態でも、第1実施形態と 同様に吸着盤27の吸着部27aの構成を各穴径3㎜以 下(好ましくは、0.5㎜を超えて3㎜以下)の多数の 吸着穴又は溝幅3㎜以下(好ましくは、0.5㎜を超え て3mm以下)の吸着溝部より構成するとともに、上記吸 着盤27の吸着部27aの全ての吸着穴又は吸着溝部の 開孔面積の50%を確保することにより、対向する位置 に配置された2枚の基板26,23のギャップ精度を (). 1 µm以下にさらに確実に抑制でき、画像ムラ不良 をより一層なくすことができる。このように構成するこ とにより、基板がガラスの場合を想定したとき、例えば 厚さ().7mmのガラス製の基板をチャンバー圧力(). 8 Torrの状態で持ち上げうることが可能となる。ま た、吸着機構の各吸着穴の穴径を0.5㎜以下又は吸着 溝部の溝幅を0.5㎜以下にしたときの従来の欠点を確 実に回避するためには、吸着機構の各吸着穴の穴径を ①. う㎜を超えて3㎜以下又は吸着溝部の溝幅を0.5 mmを超えて3mm以下にする。なお、安定して実際に使用 するためには、吸着穴開口率は70%以上を確保するの が好ましい。 また、図4に示すように、上基板26の 上側に、下基板23の接着剤21及び液晶22の領域内 に相当する領域にもスペーサ30を配置して加圧しても よい、スペーサ30にも吸着盤27の吸着溝部と大略同 様な位置に吸着溝部が形成されており、スペーサ30を

【0023】このように、上基板26の上側に、下基板23の接着剤21及び液晶22の領域内に相当する領域にもスペーサ30を配置することにより、吸着盤27の平面度に影響されずに、対向する位置に配置された2枚の基板26,23のギャップ精度を0.1 μm以下に抑制でき、画像ムラ不良をなくすことができる。

介して吸着盤27により上基板26を確実に吸着できる

[0024]

ようにしている。

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、真空チャンバー内にて下基板を固定し、上基板の外側面全面を 溝穴径3㎜以下(好ましくは、0.5㎜を超えて3㎜以 下)又は溝幅3㎜以下(好ましくは、0.5㎜を超えて 3㎜以下)の吸着機構による真空吸着で固定し、位置合 わせを行った後、基板面垂直方向に移動させて加圧する 方法により、2枚の基板のギャップ精度を向上させるこ とができるという効果がある。より詳しくは、上記吸着 機構による真空吸着の圧力が約0.1Torrレベルで あり、上記吸着機構の各吸着穴の穴径を3㎜以下(好ま しくは、0.5㎜を超えて3㎜以下)又は各吸着溝部の 溝幅を3m以下(好ましくは、0.5mを超えて3m以 下)とすることにより、対向する位置に配置された2枚 の基板のギャップ精度を例えば0.1μπ以下に抑制で き、画像ムラ不良をなくすことができる。これに対し て、もし、上記吸着機構の各吸着穴の穴径又は各吸着溝 部の溝幅が3mmを超えるようにすると、吸着による基 板の変形量が大きくなり、2枚の基板のギャップ精度を O. 1 μm以下に抑制できなくなり、画像ムラ不良を発 生させる可能性がある。また、本発明においては、少な くとも上記吸着機構の全ての吸着穴又は全ての吸着溝部 の開孔面積の50%を確保するようにすれば、仮に基板 がガラスの場合を想定したとき、例えば厚さ0.7mm のガラス製の基板をチャンバー圧力0.8Torrの状 態で持ち上げうることが可能となる。また、吸着機構の 各吸着穴の穴径を0.5㎜以下又は吸着溝部の溝幅を O. 5mm以下にしたときの従来の欠点を確実に回避する ためには、吸着機構の各吸着穴の穴径を0.5㎜を超え て3mm以下又は吸着溝部の溝幅を0.5mmを超えて3mm 以下にする。なお、吸着穴開口率は70%以上を確保す れば、より安定して使用することができる。

【0025】また、真空チャンバー内にて下基板の下側に接着剤及び液晶の領域内にスペーサを配置して、接着剤側及び液晶側が上側に向くように加圧ユニットに固定し、上基板を吸着機構による真空吸着で固定し、位置合わせを行った後、基板を基板面垂直方向に移動させて加圧する方法により、下基板を載置する部材や吸着盤などの平面度に影響されずに、2枚の基板のギャップ精度を向上させることができるという効果がある。以上により、液晶表示装置の貼り合わせの場合では、従来の方法で発生した画像不良や画像ムラ不良の発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a),(b),(c),(d)は本発明の第1実施形態にかかる液晶基板の貼り合わせ方法である2枚の基板を貼り合わせる方法を説明するための模式的説明図である。

【図2】 本発明の第1実施形態にかかる2枚の基板を貼り合わせる方法の変形例を示す模式的断面図である。【図3】 (a),(b),(c),(d)は本発明の第2実施形態にかかる液晶基板の貼り合わせ方法である2枚の基板を貼り合わせる方法を説明するための模式的断面図である。

【図4】 本発明の第2実施形態にかかる2枚の基板を 貼り合わせる方法の変形例を示す模式的断面図である。

【図5】 一般的な液晶表示装置の構造を説明するため の模式的な分解斜視図である。

【図6】 (a), (b), (c)は従来の液晶滴下工法を説明するための模式的断面図である。

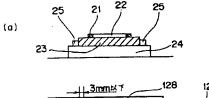
【図7】 (a), (b), (c), (d) は従来例に おける2枚の基板を貼り合わせる方法を説明するための 模式的断面図である。

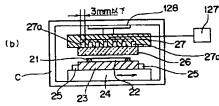
【図8】 (A)は、吸着盤27の吸着部27aの構成の一例として、溝幅3m以下の矩形状の吸着溝部27a -1の配置例の平面図、(B)は、吸着盤27の吸着部27aの構成の一例として、吸着穴27a-2の各穴径 3が皿以下の多数の吸着穴の配置例の平面図、(C)は、吸着盤27の吸着部27aの構成の一例として、溝幅3m以下の矩形渦巻き状の吸着溝部27a-3の配置例の平面図である。

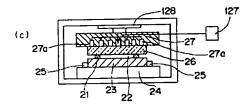
【符号の説明】

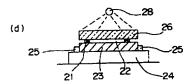
21…接着剤、22…液晶材料、23…下基板、24… テーブル、25…固定ピン、26…上基板、27…吸着 盤、27a…吸着部、27a-2…吸着穴、27a-1、27a-3…吸着溝部、28…紫外線照射ランプ、 29…スペーサ、30…スペーサ、120…吸着盤、1 20a…吸着部、127…真空吸引装置、128…押圧 装置、129…真空吸引装置、C…真空チャンバー。

【図1】

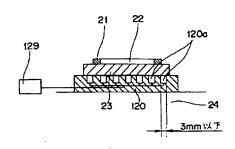




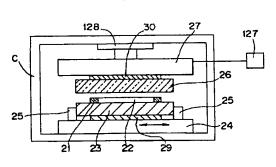


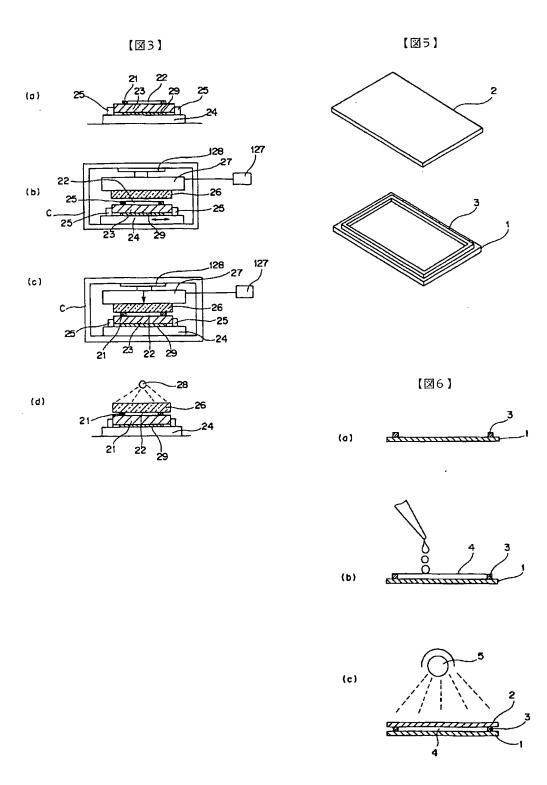


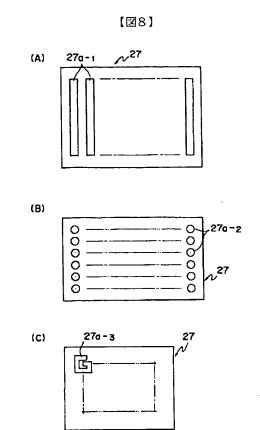
【図2】



【図4】







フロントページの続き

(72) 発明者 炭田 祉郎 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 酒井 直人 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 Fターム(参考) 2H089 NA24 NA38 NA44 NA48 NA53

TA01 TA06

NA56 NA60 QA12 QA13 QA14

1.